

安世半导体公司一行来访我院并开展校企合作座谈交流

2025年9月10日上午，安世半导体公司高级副总裁邓媛纓、中国区总经理文德景、集成电路事业部高级研发总监谢敏仪、电源产品线总监申斐斐等一行来访电子与信息工程学院（微电子学院），围绕科研合作、平台共建以及人才培养等议题开展座谈交流。学院党委书记陈省平主持会议。出席人员包括我院刘扬教授、郭建平教授、胡海峰教授、卢星副教授、李显博副教授、沈岩副教授。



陈省平书记对安世半导体的来访表示热烈欢迎，系统介绍了学院的发展概况、学科建设方向、人才队伍及科研成果。他指出，学院高度重视科研成果的应用转化，致力于推动产学研深度融合，希望以此次交流为起点，进一步开展需求对接和资源共享，共同探索科技成果产业化发展的新模式。

会上，企业代表介绍了安世半导体（Nexperia）公司的概况和业务布局。学院相关科研团队分别介绍了第三代化合物半导体、集成电路设计、人工智能算法、激光雷达与光电探测等领域的最新研究进展和产业化应用。双方就项目合作、联合平台建设与实习实践基地建设等议题开展了开放性讨论，并对相关前沿科技领

域的发展前景进行了探讨。

会后，来访团队参观了广东省第三代半导体 GaN 电力电子材料与器件工程技术研究中心、广东省集成电路工程技术研究中心，深入了解了从材料外延、器件制备到封装测试的全流程研发平台，重点关注高性能 GaN 功率器件、新型半导体材料等技术的研发与产业化应用案例。



通过本次交流，双方一致认为在校企合作方面具有广阔空间。未来，双方将结合学院的科研、人才优势与安世半导体的产业化基础和市场需求，充分发挥各自优势，在联合研发、成果转化、人才培养等方面积极探索可行的合作模式，携手打造校企合作和产学研融合的新典范。

